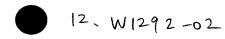
EPOXY RESIN COMMITTION FOR INK USE



Patent number:

JP60099179

Publication date:

1985-06-03

Inventor:

ISHIMURA SHIYUUICHI; others: 01

Applicant:

ASAHI KASEI KOGYO KK

Classification:

- international:

C09D11/10; H05K3/28

- european:

Application number:

JP19830205922 19831104

Priority number(s):

Abstract of JP60099179

PURPOSE:To provide the titled one-pack type composition of rapid curability, with long pot life, switable for gravure printing, etc., comprising specific proportion of epoxy resin, pigment and imidazole derivative mixed beforehand with isocyanate compound as curing agent.

CONSTITUTION:The objective composition can be obtained by blending at ordinary temperatures the following three components: (A) 50-100pts.wt. of an epoxy resin (pref. liquid bisphenol A-type one), (B) 1-20pts.wt. of an imidazole derivative mixed beforehand with isocyanate compound (pref.

tolylenediisocyanate) and (C) 1-100pts. of pigment (e.g. ultramarine blue). Said imidazole derivative in the component (B) is pref. a reaction product form epoxy compound and an imidazole compound of formula (R1 is H, carbamoylalkyl, etc.; R2 is H, alkyl or aryl; R3 and R4 are each H or alkyl) pref. 2-methylimidazole.

Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

⑱ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60-99179

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)6月3日

C 09 D 11/10 H 05 K 3/28 7342-4 J 7216-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

❷発明の名称

の出、関 人

インキ用エポキシ樹脂組成物

②特 顧 昭58-205922

❷出 願 昭58(1983)11月4日

70 発明者 石村 70 発明者 山村

秀 一 7 英 夫 7

富士市鮫島2番地の1 旭化成工業株式会社内 富士市鮫島2番地の1 旭化成工業株式会社内

旭化成工業株式会社

大阪市北区堂島浜1丁目2番6号

砂代"理"人"《弁理士》豊田 " 等雄

1 発明の名称

インギ用エポキシ樹脂組成物

2.特許請求の範囲

- (1) (A) エポキシ樹脂 50~100 血量器
 - (B) イソシアネート化合物と予め現合された イミダゾール誘導体 1~20点量部
 - (C) 颜料 1~100 魚像部

を必須成分として含有することを特徴とするイン +用エポキシ側脂組成物。

(2) (A) 成分である主衆主ジ樹脂が、液状のビスフェノールA 双三米主シ樹脂である特許額求の範囲第1 項記載のインキ用ニポキシ樹脂組成物。

(3) (B) 成分中のイミダゾール誘導体が式

R 4 R 3 R 3

(式中 R 1 は水素原子、カルバモイルアルキ

ル、シアンアルキル、カルボキシアルキル、カルボアルコキシアルキル、ジアミノ-3-トリアジルーアルキル基を示し、R2 は水素原子、アルキル、アリール基を示し、R3 は水素原子、アルキル基を示し、R4 は水素原子、アルキル場をパす)

で表わされるイミダゾール化合物とエポキシ化介物との反応生成物である特許請求の範囲第 1 引記載のインキ用エポキシ樹脂組成物。

3 発明の詳細な説明

エポキシ側脂はそのすぐれた接着性、強腹、耐性は、電気絶疑性のために、接着剤、燃料およびインキ、積層、往敷等の多方面に用いられているが、その多くは二液型である。二液型ではエポキシ側脂と硬化剤を別に保管し、必要に応じて両者

を配合し使用せねばならないために、保管や取扱いが規雑である上に、可使時間が限られているので大量に混合しておくことができず、大量に使用するときは配合頻度が多くなり能率の低下を免れないという欠点がある。

 コストが落しく高い。マイクロカブセル型式のものは現状ではカブセルの安定性が不十分であり、 製造コストも高く、実用化に至っていない。 モレキュラーシーブ型式のものは水分に対して不安定であり、特殊な分野で使用されているにすぎない。

このように、従来提案されている一般型インキ別エポキシ樹脂組成物はいずれも契用上の雉点をおしているため、貯蔵安定性および硬化性にすぐれ、容易に製造可能な一被型インキ別エポキシ樹脂組成物の出現が大いに要望されていた。

の回路が細くしかも複雑であるため、ハンダ付け 作業により回路の短絡が生じ易い。このためエッ チングして形成された回路板上には、後にハンダ 付けされる部分を除き、インキ組成物が塗布され る。この操作によって後にハンダ付け作業が行わ れても、回路の短絡は生じないものである。

一般にプリント回路板に使用されるインキ組成物は、エポキシーメラミン切所、エポキシー以来 切脂、アルキッドーメラミン切脂、アルキッドー 以来切脂を主成分とするものである。

これら従来使用されているインキ組成物に対し、いくつかの問題点が提起されている。 その後 例かを上げると、

①従来のインキ組成物は2種類の例別から成り、 これらの紹合反応により生成した絶縁性網状高分 子殴がハンダの付着を阻害するものであるが、 該 紹合反応によりホルムアルデヒドが発生し、使用 に際してホルマリン臭がする。

②従来のインキ組成物は、不極免分の場合が50~80%程度である事から、所組の灯みを得るために

比較的厚めに盆布せねばならない。このような理由からも、高固形分(80~100%)でしかも硬化反応時に臭気性のガスを免生しないインキ州組成物が強く望まれている。この様な状況から特別明50-6408に示されている様に液状エポキシ樹脂に、イミダゾール化合物を配合した組成物も明発されているが、硬化性と貯蔵安定性の前で十分福足した結果が得られていない。

すなわち、本発明は下配(A)、(B)、および(C)の三成分を必須成分とする一被照インキ 用エポキシ樹脂組成物に関するものである。

(A) エポキシ樹脂

(B) イソシアネート化合物と予め報合されたイ ミダゾール誘導体

(C) 煎料

好ましくは、液状のピスフェノールA型エポキシ樹脂である。

本苑明 (B) 成分中のイミダゾール誘導体とは、例えば1) イミダゾール化合物、ii) イミダ

ゾール化合物のカルボン酸塩および iii) エポキシ 化合物とイミダゾール化合物あるいはイミダゾー ル化合物のカルボン酸塩との付加物を指すもので ある。

· 本発明(B)成分中のイミダゾール誘導体であ るエポキシ化合物とイミダゾール化合物あるいは イミダゾール化合物のカルボン酸塩との付加物の 製造に使用されるエポキシ化合物はモノエポキシ 化合物でもポリエポキシ化合物でもよい。モノエ ポキシ化合物としては、例えば、ブチルグリシジ ルエーテル、ヘキシルグリシジルエーテル、ラー ニルグリシジルエーテル、p-キシリルグリシジル エーテル、グリシジルアセテート、グリシジルブ チレート、グリンジルヘキソエート、グリシジル ベンゾェート等が挙げられる。ポリエポキシ化合 物としては、何えば、ピスフェノールAのグリシ ジルエーテル型エポキシ樹脂、フェノールノボ ラックのグリシジルエーテル型エポキシ樹脂等、 上記の(A)として挙げたものを使用することが できる。モノエポキシ化合物よりもポリエポキシ

化合物のほうが官能基数が多いために、一被型インキ用エポキシ樹脂組成物中の成分(B)の遺を少なくすることが可能となり、経済的に有利である。好ましくは、被状のピスフェノールA型エポキシ樹脂である。

本発明 (B) 成分中のイミダゾール化合物およびイミダゾール化合物のカルボン酸塩の原料としての、イミダゾール化合物は式

(式中R」は水素原子、カルバモイルアルキル、シアンアルキル、カルボキンアルキル、カルボアルコキシアルキル、ジアミノ-3-トリアジルーアルキル基を示し、好ましくは水器原子である。R2は水素原子、アルキルボを示し、R。は水素原子、アルキル基を示し、R。は水素原子、アルキル基を示し、R。は水素原子、アルキル基を示す)に示すものであり例えば、イミダゾール、2-メチ

ルイミダゾール、2-エチルイミダゾール、2-エチル-4-メチルイミダゾール、2-イソプロピルイミダゾール、2-ドテシルイミダゾール、2-ドテシルイミダゾール等が挙げられる。

好ましくは、2-メチルイミダゾールである。

又、イミダゾール化合物のカルボン酸塩としては、上記のイミダゾール化合物と塩を作る酸、 例えば、酢酸、乳酸、サリチル酸、安息香酸、アジピン酸、フタル酸、クエン酸、酒石酸、マレイン酸、トリメリット酸等から作られる塩が挙げられる。

本発明(B)成分中のイミダゾール誘導体であるエポキシ化合物とイミダゾール化合物あるいはイミダゾール化合物のカルボン酸塩との付加物を製造する際のエポキシ化合物とイミダゾール化合物のカルボン酸塩との反応比は、イミダゾール化合物1.モルあたりエポキシ基が0.8 ないし1.5 個となるようにする。好ましくは1:1.2~1:1.5である。反応は無常利で行なってもよいが、適当な溶剤にイミダゾール

化合物をお解し、エポキシ化合物を摘下して行なうほうが反応熱の除去および粘度の低下の点で有利である。溶剤はエポキシ樹脂に対して不活性な方で放系、ケトン系が好ましく、例えば、トルエン、キシレン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン等が挙げられる。反応終了後滅圧下で溶剤を除去し、冷却して適当な被度に効砕することが硬化物性値から好ましい。

本発明(B) 成分中のインシアネート化合物 と しれ、例えば、フェニルインシアネート化 化 物、フェニルインシアネート 化 り か、テトラメチレンジインシアネート、 化サッ チート、 キシリレンジインショート ピリテン ショート、 ロンジインショート ピリテン クロート トリレンジインシアネート リッシア カート トリレンジインシアネート リッシア カート トリレンジインシア ナーレンジ コート アールプロパンの付加物 トリレングリコール マジインシアネートとポリエチレングリコール 付加物、トリレンジイソンアネートとポリプロピレングリコールの付加物、ヘキサメチレンジイソシアネートのプレポリマー等のポリイソシアネート化合物が挙げられる。モノイソシアネート化合物よりもポリインシアネート化合物のほうが好ましい。硬化性の値から、トリレンジイソシアネートおよびジフェニルメタンイソシアネートが更に好ましい。

本発明(B)成分の製造において、イミグゾール誘導体とイソシアネート化合物の混合比は、イミグゾール誘導体の性状もしくはイソシアネート化合物の性状によっても異なるが、イミダゾール化合物 100 部に対し0.1 ~15部の範囲が舒ましい。イミダゾール誘導体とイソシアネート化合物の提出インシアネート化合物の提出が少さいは成分(A)と成分(B)の配合時におけらが成安定性(ポットライフ)を短かくし、又多過ぎても同様の結果をもたらす傾向にある。

本発明(B)成分の製造は、予め適度な粒度に 粉砕されたイミダゾール誘導体をエポキシ樹脂も

本免切でいう拉度とは、日本粉化工業技術協会協の「凝集工学」(昭和57年免刊)の数ー4.4.中に派される遠心沈降法又は沈降法で測定されるストークス怪を指すものとする。 メ、平均 校径は、モード径を指すものとする。

本発明(C)成分の顔料としては、例えば、グンショウ、カドミウムエロー、ペンガラ、クロムエ

ロー、鉛白、チタン白、カーボンブラックなどの無機顔料、アゾ系、トリフェニルメタン系、キノリン系、アントラキノン系、フタロシアニン系などの有機顔料、沈降性磁酸バリウム、炭酸カルシウム、カオリン、水酸化アルミニウムなどの体質配料をあげることができる。

本苑明により一被型インキ川エポキシ樹脂組成物の製造は、前記(A)、(B)、(C) 三成分を常型で組合することによって容易に行なうことができる。三成分を同時に組合してもよく、任意の二成分を先に混合して後に残りの一成分を組合してもよい。

エポキン化合物とイミダゾール化合物あるいはイミダゾール化合物のカルボン酸塩との付加物をエポキン樹脂の硬化剤として用いることは公知であるが、これにイソンアネート基を有する化合物を単に混合するだけで貯破安定性にすぐれ、かつ低温下で短時間の硬化条件で十分に硬化する、従来知られているものよりはるかにすぐれる性能を示す一般型インキ用エポキン樹脂組成物が得られ

るという事実は、発明者らがはじめて明らかに見 い出したものである。

本発明による一 液型インキ 用エポキシ組成分の 製造において、 前記 (A)、 (B)、 (C) 三成 分以外にも必要に応じて他の成分を使用する事が 出来る。

その他の成分としては、他種硬化剤、有機溶剤、反応性和釈剤、無反応性和釈剤、変性エポキシ樹脂などが挙げられる。

この場合の他種硬化制としては、例えばエチレンジアミン、ジエチレンドリアミン、ジリア・シックで、カックで、カックでは、カックで、カックでは、カックでは、カックでは、カックでは、カックで、カックでは、カックでは、カックでは、カックでは、カックでは、カックでは、カックでは、カックを表す。カックでは、カックを表す。カックを表する。

挙げられる。

有機溶剤としては、例えばトルエン、キシレン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、
、酢酸エチル等が挙げられる。

反応性希釈剤としては、例えばブチルグリシジルエーテル、N、N´ージグリシジル-0ートルイジン、フェノキシエーテル系グリシジルエーテル、スチレンオキサイド、エチレングリコールジグリシジルエーテル、プロピレングリコールジグリシジルエーテル、1.6 ヘキサンジオールジグリシジルエーテルなどが挙げられる。

非反応性希釈剤としては、例えば、ジオクチルフタレート、ジブチルフタレート、ジオクチルア ジペート石袖系溶剤などが挙げられる。

変性エポキシ樹脂としては、例えばウレタン変性エポキシ樹脂、ゴム変性エポキシ樹脂、アルキド変性エポキシ樹脂などが挙げられる。

本発明においては、単に成分(A)、(B)、 (C)を認識するだけで容易に一液型インキ用エポキシ組成物が得られ、かつ本組成物は室温で

6 。月以上も安定に貯蔵でき、しかも80~140 ℃ で20~40分以内に硬化し得るという性能を示す点 で、従来提案された他の一被型インキ川エポキシ 樹脂組成物よりも格段に優れていると言える。

水発明の一般型インキ用エポキシ樹脂組成物は すぐれた性能を示す事から、ソルダーレジストイ ンキ、ハンダスルホール用インキ、耐変品性永久 レジストおよび耐薬品性、物理的強度を必要とす る鉄料用などの広い範囲に応用出来る。

本免明の一被型インキ用エポキシ胡脂組成物を使用する場合の方法としては、スクリーンプロセス印刷、凸版印刷、平阪印刷、グラビア印刷などを用いる事が出来る。

以下、例を挙げて本発明をより詳細に説明するが、これらの例によって本発明の範囲を期限されるものではない。

製造例 1 [成分(B)の製造]

機拌機、滴下裝置、コンデンサーのついた3.2 ガラスフラスコに2-メチルイミダゾール300g、キシレン900gを仕込み、機拌しながらオイルバスで 110 ~ 120 でに加熱して溶解した。120 でにおいて AER3 30 (加化成工業 辨製ビスフェノール A ジグリンジルエーテル型エポキシ 樹脂の商品 名、エポキシ当量 185) 85 0 8を 1 時間半にわたって 稿下し、反応を行なった。反応時の発熱を抑えるため、オイルバスの温度を下げ、反応温度を120 でにコントロールした。生成した付加物はキシレンに不容のため、系から分離してきた。

概拌を停止し、上層のキシレンを傾斜して分離し、残留キシレンを10mmHgの減圧下140 ℃で溜火して融解状態でフラスコから平たい後照へ渡し出し、さらに180 ℃ 1 時間乾燥して吃赤色の竹加物を組み

得られた暗赤色の付加物を約20メッシュ程度に 利粉砕した後微粉砕し、平均粒径2~5ミクロンの粉末を得た。

この粉末を100gとシクロヘキサン140gを攪拌 機、糖下装置、コンデンサーのついた12のガラスフラスコに投入し、攪拌しながらウォーターバスで50°Cに加熱後、トリレンジイソシアネート 4.3gを摘下し、その温度で1時間半混合した。 混合後、系を滅圧レンクロヘキサンを除去、粉末のトリレンジイソシアネート組合物を得た。

实施例 1

製造例 1 で得られた、粉末のトリレンジイソシアネート混合物 8g、 AER331(旭化成工築 鮄製 ビスフェノール A ジグリンジルエーテル型エポキシ 樹脂の商品名) 100g、チタン白5g、炭酸カルシウム5gを三本ロールで混練した。この和成物を用いて硬化性、貯蔵安定性を測定した。結果を以下に示す。

1.硬化性(ゲルタイム)

担	贬		ゲルタ	' 1	٨
100	°C		,	9	分
120	°C	•		ż	分
140	ъ			5 (<i>5</i> 4

(ゲルタイムとは各温度の鉄板上に組成物を0.5g のせ糸ひきがなくなるまでの時間である)

2. 貯 疏 安 定 性

担 度 貯蔵安定性

25°C 6。月以上 40°C 2。月以上 50°C 14日以上

(御定方法は実施例 1 と何様の方法を用いた) 実施例 3

製造例 1 で得られた粉末のトリレンジイソシアネート 記合物 8g、 AER331 (旭化成工 菜 勝 製 ビスフェノール A ジグリシジルエーテル型エポキシ樹脂の商品名) 80g、 DEN438 (ダウケミカル社製フェノールノボラックのグリシジルエーテル型エボキシ樹脂の商品名) 10g、 エポライト 80 HF (決 公油脂化学工業 隣製グリセリンジグリシジルエーテルの商品名) 10g、 タルク 20g、 ベンガラ2sを三本ロールで器線した。この組成物を用いて使化性、貯蔵安定性、硬化物々性を測定した。結 火を以下に示す。

1. 硬化性

程 度 ゲルタイム 120 ℃ 4分

2. 貯蔵安定性

25℃ 6 月以上 40℃ 2 月以上

50℃ 14日以上

(貯蔵安定性とは各温度において粘度上昇が2倍以下の期間を示す)

驱施例2

製造例 1 で得られた粉末のトリレンジイソシアネート混合物 8 s、AER331 (加化成工 菜) 類 以 ビスフェノール A ジグリシジルエーテル型 エポキシ 樹脂の商品名) 100 g、タルク 20g およびベンガラ 2 sを三本ロールで 器線した。この組成物を用いて硬化性、貯蔵安定性の割定をした。結果を以下に示す

1. 硬化性

袒	度	,	ゲ	ルタ	1	7
100	°				1 2	分
120	ဗ				3	分
140	**				1	分

2. 貯 疏 安 定 性

愠 度 貯蔵安定性

租 度 貯蔵安定性 40℃ 2ヵ月以上

3. 硬化物々性

予め 120 ℃に加熱された往翌用金型に上記組成物を流し込み 120 ℃オーブンに 30分間放置し、硬化させた 往型物 を用いて以下の物性を調定し

① 熱 変 形 温 度 (ASTH-D-648-72に 準 する)

热变形温度

②耐水、耐浆品性(JIS-K6911に準ずる)

新 液 名 20日検重量 四(%)
水 0.346%
5 % 硫 酸 0.328%
5 % 研 酸 0.333%
5 % ff 酸 0.355%
10% カセイソーダ 0.326%
88% メタノール 0.380%

③体積抵抗率 (JIS-K-8911に準ずる)

体 積 抵 抗 率 10¹⁵ Ω co以上